

令和5年1月16日
FIoT コンソーシアム
機能性フレキシブルとインクジェット技術分科会
分科会長 山崎智博

令和4年度 第3回機能性フレキシブルとインクジェット技術分科会開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムの分科会活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。機能性フレキシブルとインクジェット技術分科会の本年度第3回目は、少量・多品種の半導体製造システム、電子基板製造用 3D 製造技術、および光触媒を用いるグリーン水素製造の話題から開発動向についてのご講演を企画致しました。下記要領にて開催いたしますのでご出席のほどよろしくお願いいたします。

敬具

記

日時：2023年2月21日（火） 13:30～16:25

会場：Microsoft Teamsによるオンライン会議

予定議題

13:30～13:35 開催案内／WG の進め方案内／年間計画

13:35～14:25 『ミニマルファブシステムについて』

産業技術総合研究所 インダストリアル CPS 研究センター 池田 伸一

14:25～15:15 『アディティブ工法を活用した電子基板製造用 3D プリンター装置について』

株式会社 FUJI 開発センター 技術部 富永 亮二郎

15:15～16:05 『光触媒を用いるグリーン水素製造：光触媒シートと水分解パネルの必要性』

東京大学/信州大学 堂免 一成

16:05～16:25 ・テーマについて意見交換と参加各社の意見・課題を共有

・次回について連絡

以上

【事務局】

国立研究開発法人 産業技術総合研究所・センシングシステム研究センター内

FIoT コンソーシアム 機能性フレキシブルとインクジェット技術分科会担当

Tel : 070-4836-2112 (山本) e-mail : M-ssrc-fiot-inkjet-ml@aist.go.jp